



## [L] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan

20096094

(51) Kv.lk. - Int.kl.

E04C 2/20 (2006.01)

E04B 1/78 (2006.01)

SUOMI - FINLAND  
(FI)

(22) Saapumispäivä - Ankomstdag

23.10.2009

(24) Tekemispäivä - Ingivningsdag

23.10.2009

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig

24.04.2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS  
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

(71) Hakija - Sökande

1 • Finnfoam Oy, Satamakatu 5, 24100 SALO, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksiä - Uppfinner

1 • Nieminen, Henri, SALO, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud

Turun Patentitoimisto Oy, PL 99, 20521 Turku

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä eristelevyn valmistamiseksi ja eristelevy

Förfarande för framställning av isoleringsskiva samt isoleringsskiva

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksinnön kohteena on menetelmä eristelevyn (11) valmistamiseksi, jossa menetelmässä valmistetaan muovista primäärilevyä (1), jossa on yläpinta (2) ja alapinta (3). Menetelmä käsitteää ainakin seuraavat vaiheet: primäärilevy (1) leikataan lamelleiksi (8, 9, 10), jolloin lamelleihin muodostuu lamelin pituussuuntaisia leikkauuspintoja (8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b); lamelleja käännetään pituussuuntaisen akselinsa ympär; ja haluttu määrä mainittuja lamelleja (8, 9, 10) liimataan yhteen sekundäärilevyksi (11) sitten, että lamelien pituussuuntaiset leikkauuspinnat muodostavat ainakin osan sekundäärilevyn yläpinnasta (12) ja alapinnasta (13). Keksinnön kohteena on myös eristelevy (11).

Uppfinningen avser ett förfarande för framställning av en isoleringsskiva (11), i vilket förfarande en primärskiva (1) av plast framställs, som har en övre yta (2) och en nedre yta (3). Förfarandet omfattar åtminstone följande steg: primärskivan (1) skärs till lameller (8, 9, 10), varvid det i lamellerna bildas snittytor (8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b) i lamellens längdriktning; lamellerna vänds kring sin längdriktade axel; och en önskad mängd närmnda lameller (8, 9, 10) limmas ihop till en sekundärskiva (11) så, att lamellernas längdriktade snittytor bildar åtminstone en del av sekundärskivans övre yta (12) och nedre yta (13). Uppfinningen avser även en isoleringsskiva (11).

